



## Tagesordnung

- Thema: **39. Treffen des Arbeitskreises**  
„Richtlinienkonformes Design für WEEE, RoHS und ErP“
- Datum: **Dienstag, den 22. November 2016, 10:00 Uhr**
- Ort: Fraunhofer IZM  
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17, Raum 060a/b, 13355 Berlin
- Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten

## Tagesordnungspunkte

ab 9:30 Uhr  
Anmeldung und Kaffee

10:00 Uhr  
**Begrüßung und Einführung in die Tagesordnung**  
**Aktuelles aus der Gesetzgebung – Schwerpunkt RoHS-**  
**Ausnahmen**  
Nils Nissen, Fraunhofer IZM

10:30 Uhr  
**Erzeugnisse unter der REACH – Vorstellung und Erläuterungen**  
**zu den überarbeiteten Leitfäden der ECHA und der BAuA**  
Claus Haas, BAuA

11:10 Uhr  
**REACH in Forschung und Entwicklung: Worauf ist zu achten?**  
Oliver Licht, Fraunhofer ITEM

11:50  
**Pulver- und Suspensionscharakterisierung: REACH-relevante**  
**Stoffeigenschaften**  
Annegret Potthoff, Fraunhofer IKTS

12:30  
Mittagessen



13:30

**Die IEC 62474 Declarable Substance List – Anwendung in der Praxis**

Andreas Weber, Siemens AG

14:10

**Standards zu Materialeffizienz und Environmentally Conscious Design – Überblick, Zusammenhänge, Erfahrungen**

Andreas Schneider, Sony

14:50

Kaffeepause

15:10

**Umsetzung des neuen ElektroG: Zwischenbilanz aus Sicht des Umweltbundesamts und Vorstellungen zu einer Behandlungsverordnung**

Christiane Schnepel, Umweltbundesamt

15:50

**Compliance - Chance oder Risiko? Produktcompliance als Teil des Compliance Management Prozesses**

Beatrix Weber, Forschungsgruppe Recht in Nachhaltigkeit, Compliance und IT an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof

16:30 Uhr

Abschließende Diskussion

16:45 Uhr

Ende der Veranstaltung